

HP-D 系列数显 & 可编程加热台, 铝基板加热台

GHP-4X2D-SPL
500x250mm 加热台, 更大表面, 可放置更多烧瓶



Special Request Wellcome

HP-66D-SPL 600x600mm
加热台, 更大表面, 可放置更多烧瓶



HP-60D-SPL
600x400mm 加热台, 更大表面, 可放置更多烧瓶



可选选项:

- ▶ RS232
- ▶ RS485
- ▶ 单独的控制箱。
- ▶ 可选程序控制器
- ▶ Up to 400°C

应用:

- ▶ 蒸馏、提取和消化
- ▶ 加热水试剂
- ▶ 半导体烘烤
- ▶ 酸/碱消化-痕量金属分析等
- ▶ 样品烘干
- ▶ 一般试剂加热
- ▶ 加热TLC板
- ▶ 蒸发
- ▶ 警告/固化应用锡膏、粘合剂和焊料
- ▶ 粘度研究
- ▶ 反应优化
- ▶ 溶解度研究
- ▶ 安全恒温器

Features:

- ▶ 温度可以显示在°C or °F
- ▶ 数字定时器和温度斜坡功能 (仅限HP-1D)
- ▶ 数字设定值和实际温度读数
- ▶ PID微处理器控制器在整个温度范围内提供精确的温度调节。范围, 包括接近环境的低温
- ▶ 温度可以通过内部传感器在板表面进行控制, 也可以通过热电偶浸入式探头在样品处进行控制
- ▶ 安全: 如果传感器损坏, 加热器的电源将关闭
- ▶ 温度范围: 高于环境温度 300°C (可选400°C)
- ▶ 基板耐化学腐蚀, 易清洗
- ▶ 良好的热传导使热量均匀地分布在整個受热面上
- ▶ 指示灯指示何时加热。
- ▶ 特殊的辐射防护罩使设备在连续运行期间具备良好的散热
- ▶ 底座后部的支撑装置
- ▶ 可选选项: 外部温度传感器 长200mm, 直径3.2mm

型号	温度范围	台面尺寸	温度稳定性	外观尺寸	WATT	重量
GHP-4DX2-SPL	Up to 300°C (optional 400°C)	500x250mm	±1°	W500xH150xD250mm	3000W	kg
HP-600-SPL	Up to 370°C (optional 400°C)	600x400mm	±1°	W400xH105xD600mm	4500W	kg
HP-660-SPL	Up to 370°C (optional 400°C)	600x600mm	±1°	W600xH105xD600mm	6500W	kg